ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПЛАВОВ И КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ МЕДИ

И.В. Хомская¹, Д.Н. Абдуллина¹, С.В. Разоренов², Е.В. Шорохов³, К.В. Гаан³



¹Институт физики металлов имени М.Н. Михеева Уральского отделения РАН, Екатеринбург



² Федеральный исследовательский центр проблем химической физики и медицинской химии РАН, Черноголовка



³ Российский Федеральный ядерный центр– ВНИИ технической физики, имени академика Е.И. Забабахина, Снежинск

Испытания на ударное сжатие (Р= 5.6-6.8 ГПа, V деф=10⁵ с⁻¹)

Профили скорости свободной поверхности образцов меди

Ufs ,



•Ударное сжатие образцов толщиной ~ 2 мм в виде дисков диаметром 16 мм и пластин, размером 12х12 мм осуществляли путем прямого соударения алюминиевого ударника толщиной ~ 0.4 мм, разогнанного с помощью специального взрывного устройства до скорости 620±30 м/с. Р тах ударного сжатия образцов - 5,6-6,9 ГПа, скорость деформирования в разгрузочной части волны сжатия перед откольным разрушением -(0,9-2,0)-10⁵ с⁻¹

•Регистрацию профилей скорости свободной поверхности Ufs(t) осуществляли при помощи лазерного Доплеровского измерителя скорости VISAR, имеющего временное разрешение ~ 1 нс и пространственное ~0.1 мм²

свободной поверхности, м/с 400 Δu_{fs} 300 A 200 B 100 - HEL Скорость 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0 Время, мкс

Волновой профиль исходного КК образца; стрелками показаны: HEL – упругий предвестник волны сжатия; А – фронт пластической волны сжатия; Б – волна разряжения; В – момент формирования откола; Aufs – величина спада скорости от максимума до минимума в момент откола;



Сравнение волновых профилей образцов с различными кристаллическими структурами:

1–КК структура (100 мкм) σHEL=0,1; Y =0,05; σsp=1,86 ГПа 2 –СМК (0,5-1,0 мкм) σHEL=0,62; Y =0,30; σsp=1,79 ГПа 3 – СМК+НК (0,05-0,40 мкм) σHEL=0,71; Y =0,30; σsp=2,51 ГПа

Сразу за фронтом упругой волны наблюдается плавный рост скорости свободной поверхности до резкого скачка в пластической волне сжатия (**A**) вследствие упрочнения материала и отсутствия релаксации напряжений за фронтом упругого предвестника. После выхода на поверхность пластической волны сжатия регистрируются следующая за ней волна разрежения (**b**). При достижении растягивающими напряжениями критической величины происходит откольное разрушение образца (начало формирования откола обозначено **стрелкой B**) и в этот момент формируется слабая волна сжатия – откольный импульс, многократные переотражения которого в откольной пластине приводят к дальнейшим осцилляциям скорости на волновых профилях.

^{РФЯЦ-ВНИИТФ} Схема динамического канально-углового прессования (ДКУП)



МАТЕРИАЛЫ: микролегированные сплавы Cu-(0,03-0,06)%Zr; Cu-(0,1-0,2)%Cr и композиты на основе Cu, легированные микродобавкими графена и углеродными нанотрубками (исходный размер зерна 200-400 мкм; *HV*=600-680 МПа); ОБРАЗЦЫ: d=10-16 мм, длина=65 -160 мм;

ПАРАМЕТРЫ ДКУП:

- Разгон образца при помощи порохового заряда.
- Матрицы из 2-х каналов диаметром 16 и 14 мм, пересекающихся под углом 90° (радиус закругления внутреннего угла пересечения каналов: <u>R=0.)</u>
- Скорость разгона образцов (V₀) 230-250 м/с.
- <u>-Скорость деформации материала 10⁴-10⁵ с⁻¹.</u>
- -Количество циклов прессования n = 1-4
- <u>-Длительность одного цикла 5 · 10⁻⁴ с</u>.

-Давление в области угла поворота ≤1,5-2 ГПа.

Патент РФ 2006 г. (№ 2283717). «Способ динамической обработки материалов» авторы: Шорохов Е. В., Жгилев И.Н. (РФЯЦ-ВНИИТФ, Снежинск), Валиев Р.З. (УГАТУ, Уфа)



Влияние дисперсности кристаллической структуры на механические свойства меди

Исходная КК структура 100 мкм

(a)

СМК структура, 0.5-1 мкм, ДКУП, n=1

СМК +НК 0.05-0,4 мкм, ДКУП, n=4

испытания на одноосное растяжение (V деф=10⁻² с⁻¹)

Структура и размер зерна	<i>σ_в,</i> МПа	<i>σ_{0,2},</i> МПа	δ, %
КК 100 мкм	312	304	37
СМК 0,5-1,0 мкм	396	362	22
СМК+НК 50-400 нм	440	414	19



Гистограммы распределения зерен по размерам



Гистограммы распределения границ зерен по углам разориентировки

Упрочняющий эффект СМК и СМК+НК меди сохраняется в широком интервале скоростей деформации • 10⁻² до 10⁵ с⁻¹.

испытания на ударное сжатие (Р= 5-7 ГПа, V деф=10⁵ с⁻¹)

Структура, размер зерна, обработка	σ _{неL} , ГПа	Y, ГПа	σ _{sp} , ΓΠα
КК 100 мкм (отжиг 450°С)	<0.10	<0.05	1.86
СМК 0.5-1.0 мкм (ДКУП, n=1)	0.62	0.30	1.79
СМК+НК 0.05-0.40 мкм (ДКУП, n=4)	0.69	0.30	2.51

Динамические свойства СМК и НК меди выше ее КК аналога: так оНЕL и Y в 6 раз, отравание с бразано с формированием в меди при ДКУП структуры, состоящей из сильно разориентированных зерен размерами от 50 до 400 нм с преимущественно неравновесными большеугловыми границами, что способствует замедлению роста микротрещин, т.е. затягиванию процесса высокоскоростного разрушения.



Результаты EBSD анализа сплавов Cu-0.1%Cr и Cu-0,03%Zr с CMK структурой, полученной методом ДКУП





Карты распределения зерен по кристаллографической ориентировке, типу границ и размерам



Гистограммы распределения зерен по размерам и границ зерен по углам разориентировки Влияние легирования Cr и Zr на динамические свойства меди

Профили скорости свободной поверхности образцов с различными кристаллическими структурами



Динамические свойства сплавов в исходном КК состоянии и после ДКУП

Материа л	Структура, размер зерна, обработка	σ _{неL} , ΓΠα	<i>Ү</i> , ГПа	σ _{sp} , ГПа
	КК 200-400 мкм (закалка 1000°С)	0.22	0.11	3.22
Cu-0.03Zr	МК 1-5 мкм (ДКУП, n=1)	0.41	0.18	2.90
	СМК 0.2-0.5 мкм (ДКУП, n=3)	0.42	0.20	2.31
	КК 200-400 мкм (закалка 1000ºC)	0.19	0.12	1.90
Cu-0.1Cr	МК 1-5 мкм (ДКУП, n=1)	0.54	0.21	2.40
	СМК 0.2-0.5 мкм (ДКУП, n=3)	0.70	0.31	2.76

Определено, что ДКУП сплавов, приводящее к измельчению кристаллитов от 200–400 до 1–5 и (0.2-0.5) мкм увеличивает σ_{HEL} и Y в 1.9–3.7 раза, по сравнению с исходным КК состоянием. Диспергирование структуры сплава Cu–0.1Cr до СМК состояния увеличивает в 1.5 раза откольную прочность, по сравнению с исходным КК состоянием. Повышенный уровень динамических свойств сплавов, по сравнению с медью, связан с дополнительным упрочнением, обусловленным выделением наночастиц Cr и Cu₅Zr на границах и внутри зерен в процессе ДКУП



Эволюция структуры и изменение микротвердости сплава Cu-0.03%Zr после ДКУП и последующих отжигов

ДКУП+ 450°С

Исходная КК



ДКУП, n=3

Гистограммы распределения границ зерен по углам разориентировки

Изменение микротвердости сплава Cu-0.03%Zr с CMK структурой, полученной методом ДКУП, от температуры отжига. 1 – ДКУП, n=1 2 – ДКУП, n=3



Отжиги при 400 (450°С) повышают микротвердость сплава с СМК структурой, полученной методом ДКУП, что связано с процессами распада пересыщенного α–твердого раствора меди, сопровождающимся выделением наноразмерных частиц Сu₅Zr

Увеличение температуры отжига до 500-600°С приводит к снижению микротвердости, что обусловлено развитием процесса рекристаллизации

Влияние высокоскоростной деформации методом ДКУП и оследующего отжига на динамические свойства сплава Cu-0.03%Zr





1- закалка 2 - ДКУП, n=1 3-ДКУП, n=1 +450° 1- закалка 4- ДКУП, n=3 5-ДКУП, n=3 +450°С

Режим обработки, тип структуры	Рmax, ГПа	Ufs max, м/с	UHEL м/с	∆Ufs, м/с	σ _{HEL} , ΓΠa	Ү, ГПа	σ _{sP} , ΓΠa	hsp, MM
Исходное КК состояние	6.98	373	10	167	0.22	0.11	3.22	0.30
ДКУП, n=1, МК	6.18	333	20	157	0.41	0.18	2.90	0.35
ДКУП, n=1, + отжиг 450°С, 1ч	5.30	289	22	171	0.46	0.20	3.31	0.3
ДКУП, n=3, СМК	6.20	334	20	122	0.42	0.20	2.31	0.34
ДКУП, n=3, + отжиг 450°С, 1ч	5.20	281	39	132	0.81	0.39	2.54	0.28

Ртах –тах давление ударного сжатия; Ufs max – тах скорость свободной поверхности; UHEL – скорость поверхности на фронте упругого предвестника; ΔUfs – величина спада скорости от тах до первого min в момент откола; σHEL – динамический предел упругости; Y – динамический предел текучести σ_{sp}– динамическая (откольная) прочность; hsp– толщина откольной пластины Влияние высокоскоростной деформации методом ДКУП и последующего отжига на динамические свойства сплава Cu-0.03%Zr



Изменение HV- микротвердости, σHEL – динамического предела упругости; Y – динамического предела текучести и σ_{SP}– откольной прочности сплава Cu-0.03%Zr с CMK структурой, полученной ДКУП от температуры отжига. 1 – ДКУП, n=1 2 – ДКУП, n=3



Эволюция структуры и изменение микротвердости сплава Cu-0.1%Cr при ДКУП и последующих отжигов

Исходная КК ДКУП, n=3 ДКУП+ 450°С ДКУП +700°С



Изменение микротвердости сплава Cu-0.1%Cr с CMK структурой, полученной методом ДКУП, от температуры отжига. 1 – ДКУП, n=1; 2 – ДКУП, n=3



Отжиги при 300 - 500°С несколько понижают микротвердость сплава с СМК структурой, полученной методом ДКУП, что связано с действием конкурирующих процессов распада пересыщенного α–твердого раствора меди, сопровождающимся выделением наноразмерных частицнаночастиц Сг и рекристаллизации.

Увеличение температуры отжига до 550-700°С приводит к снижению микротвердости, что обусловлено развитием процесса рекристаллизации



Влияние высокоскоростного ДКУП и последующего отжига на динамические свойства сплава Cu-0.1%Cr



2 - ДКУП, n=1 3-ДКУП, n=1 +400°



Режим обработки, тип структуры	Рmax, ГПа	Ufs max, м/с	UHEL м/с	∆Ufs, м/с	σ _{HEL} , ΓΠa	Ү, ГПа	σ _{sP} , ΓΠа	hsp, MM
Исходное КК состояние	5.73	310	8.7	167	0.19	0.12	1.90	0.37
ДКУП, n=1, МК	6.52	350	26.4	157	0.54	0.21	2.40	0.33
ДКУП, n=1, + отжиг 400°С, 1ч	6.40	346	21	171	0.44	0.17	2.82	0.28
ДКУП, n=3, СМК	6.20	334	33.5	122	0.70	0.31	2.76	0.34
ДКУП, n=3, + отжиг 400°С, 1ч	5.80	315	2/5	132	0.10	0.04	2.57	0.28

Ртах –тах давление ударного сжатия; Ufs max – тах скорость свободной поверхности; UHEL – скорость поверхности на фронте упругого предвестника; ΔUfs – величина спада скорости от тах до первого min в момент откола; σHEL – динамический предел упругости; Y – динамический предел текучести σ_{sp}– динамическая (откольная) прочность; hsp– толщина откольной пластины



Влияние высокоскоростного ДКУП и последующего отжига на динамические свойства сплава Cu-0.1%Cr



Изменение HV- микротвердости, σHEL – динамического предела упругости; Y – динамического предела текучести и σ_{sp}– откольной прочности сплава Cu-0.1%Cr с CMK структурой, полученной ДКУП от температуры отжига. 1 – ДКУП, n=1 2 – ДКУП, n=3

Эволюция структуры меди и медных композитов с графеном при высокоскоростной деформации методом ДКУП





99,9% Cu

Исходное состояние



ДКУП, n=1





Исходное состояние



Cu-0.02%Gn (сплав 2)



0.3

Heden 0.2

BITO 0.1

0 10 20 30 40 50 60

a.º

медные композиты с графеном, получены синтезом «insity» под слоем солевого расплава в Институте высокотемпературной электрохимии УрО РАН под рук. Л.А. Елшиной

Гистограммы распределения границ зерен по углам разориентировки



Влияние ДКУП на микротвердость и динамические свойства меди и медных композитов с графеном при испытании на ударное сжатие(P= 5.7-6.3 ГПа, V деф=10⁵ с⁻¹)



Волновые профили образцов:

- 1 99.9%Си в исходном КК состоянии
 - 2-99.9%Си после ДКУП, n=1
 - 5 Cu-0.02%Gn в исх. КК состоянии
 - 6 Cu-0.02%Gn после ДКУП, n=1

Режим обработки	Н∨, МПа	Рmax, ГПа	Ufs max, M/C	Uhel m/c	∆Ufs, м/с	σ _{HEL} , ΓΠα	Ү, ГПа	σ _{SP} , ΓΠа	hsp, мм
99.9%Си исходное КК	630	6.34	341	3	72	0.06	0.03	1.39	0.19
99.9%Cu ДКУП, n=1	1100	5.79	313	16	58	0.33	0.17	1.13	0.26
Cu-0.02%Gn (сплав 2) КК	700	6.2	336	5	76	0.1	0.05	1.47	0.16
Cu-0.02%Gn (2) ДКУП, n=1	1400	5.7	309	20	113	0.4	0.21	2.26	0.3

Hv – микротвердость; Pmax –max давление ударного сжатия; Ufs max – max скорость свободной поверхности; UHEL – скорость поверхности на фронте упругого предвестника; ΔUfs – величина спада скорости от max до первого min в момент откола; σHEL – динамический предел упругости; Y – динамический предел текучести σ_{sp}– динамическая (откольная) прочность; hsp– толщина откольной пластины



Влияние ДКУП на динамические свойства меди и медного композита, легированного углеродными нанотрубками (УНТ) при испытании на ударное сжатие (Р= 4.4-4.5 ГПа, V деф=10⁵ с⁻¹)



Режим обработки, тип структуры	Рmax, ГПа	Ufs max, м/с	UHEL м/с	∆Ufs, м/с	σ _{HEL} , ΓΠα	Ү, ГПа	σ _{sP} , ΓΠа	hsp, MM
Си (М1), исх. КК сост.	4.9	269	6	93	0.12	0.06	1.74	0.50
Си исх. КК сост. +УНТ	4.8	261	4	100	0.08	0.04	1.86	0.45
Си +УНТ, ДКУП, n=1	4.4	243	21	97	0.43	0.19	1.78	0.46

Ртах –тах давление ударного сжатия; Ufs max – тах скорость свободной поверхности; UHEL – скорость поверхности на фронте упругого предвестника; ΔUfs – величина спада скорости от тах до первого min в момент откола; σHEL – динамический предел упругости; Y – динамический предел текучести σ_{sp}– динамическая (откольная) прочность; hsp– толщина откольной пластины

І Р Ф М

Результаты EBSD анализа структуры литого медного композита с углеродными нанотрубками, подвергнутого ударному сжатию (Cu +УHT+УBH)





Гистограммы распределения зерен по размеру Гистограммы распределения границ зерен по углам разориентировки

60

50

60



Результаты EBSD анализа структуры медного композита с углеродными нанотрубками, подвергнутого высокоскоростной деформации методом ДКУП, n=1 и ударному сжатию (Cu +УHT+ ДКУП, n=1+УВН)







Гистограммы распределения зерен по размерам

- Изучены динамические свойства сплавов и композитов на основе меди с СМК структурой, полученной ДКУП, в условиях ударного сжатия при субмикросекундных длительностях нагрузки. Установлено, что медь с СМК и СМК+НК структурами, при деформирования (0.9–2.0)·10⁵ с⁻¹ демонстрирует скорости увеличение динамического предела упругости и динамического предела текучести в 6 раз, по сравнению с исходным КК состоянием. Это обусловлено специфическими неравновесными состояниями, сформированными в меди при ДКУП. Определено, что дальнейшее диспергирование структуры меди до СМК+НК состояния увеличивает в 1.4 раза откольную прочность, по сравнению с КК состоянием. Это формированием в меди структуры, связано состоящей ИЗ сильно С разориентированных зерен размерами от 50 до 400 нм с преимущественно неравновесными большеугловыми границами, что способствует замедлению роста микротрещин, т.е. затягиванию процесса высокоскоростного разрушения.
- Установлено, что однократное ДКУП сплавов Cu–0.1%Cr и Cu-0.03%Zr, приводящее к измельчению кристаллитов от 300 до 1-5 мкм, увеличивает характеристики упругопластического перехода в 1.8-2.8 раза, по сравнению с исходным КК состоянием. Дальнейшее диспергирование структуры до 0.5 мкм при трехкратном ДКУП до увеличивает динамический предел упругости, динамический предел текучести и динамическую (откольную) прочность сплава Cu–0.1%Cr в 1.5-4.0 раза по сравнению с исходным КК состоянием.

Увеличение откольной прочности сплавов в 1.1-1.2 раза по сравнению с медью, связано с дополнительным упрочнением, обусловленным выделением наночастиц Cr и Cu₅Zr на границах и внутри зерен в процессе ДКУП. Последующие отжиги при 400-450C приводят к дополнительному увеличению динамических свойств в 1.2-1.9 раз.

Показано, что ДКУП композитов на основе меди с микродобавками графена и углеродных нанотрубок приводит к увеличению динамического предела упругости и динамического предела текучести в 4.0-5.6 раз и откольной прочности в 1.5-1.8 раз, по сравнению с исходным КК состоянием.



Институт физики металлов им. М.Н. Михеева УрО РАН, г. Екатеринбург



Спасибо за внимание!